

TLC696x0-Q1 车用 TLC696x2/4/8-Q1 扫描 MOSFET 控制器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
 - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C，T_A
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全型：
 - 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 全阵列局部调光拓扑：
 - 支持多达 1024 个级联器件
- 工作电压 V_{CC} 范围：3V 至 5.5V
- 灵活的 P-MOSFET 驱动选项：
 - 最大通道电流/电压：
 - 30mA/20V：TLC69600-Q1
 - 60mA/20V：TLC69610-Q1
 - 30mA/50V：TLC69650-Q1
 - 60mA/50V：TLC69660-Q1
 - 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
 - 单独 8 位通道电流 (CC) 设置
- 高速菊花链接口：
 - I/O 电压兼容：1.8 V/3.3 V
 - 数据传输速率：高达 20MHz
- EMI 增强：
 - 可编程接口驱动能力
- 诊断：
 - 器件热关断检测
 - 报告界面选项：
 - UART 和中断引脚 (INT)
 - 两线制输出：CLK_O 和 SOUT

2 应用

- LCD 局部调光背光：
 - 汽车中心信息显示屏
 - 汽车仪表组显示屏
 - 汽车抬头显示

3 说明

TLC696x0-Q1 是一款与电流阱驱动器 TLC696x2/4/8-Q1 兼容的扫描 MOSFET 控制器，可实现 2/4/8 时分多路复用控制。每个器件都集成了 16 个恒定电流阱，可用于多达 8 个扫描 MOSFET 控制。该器件具有重影消除功能，可消除上部重影。

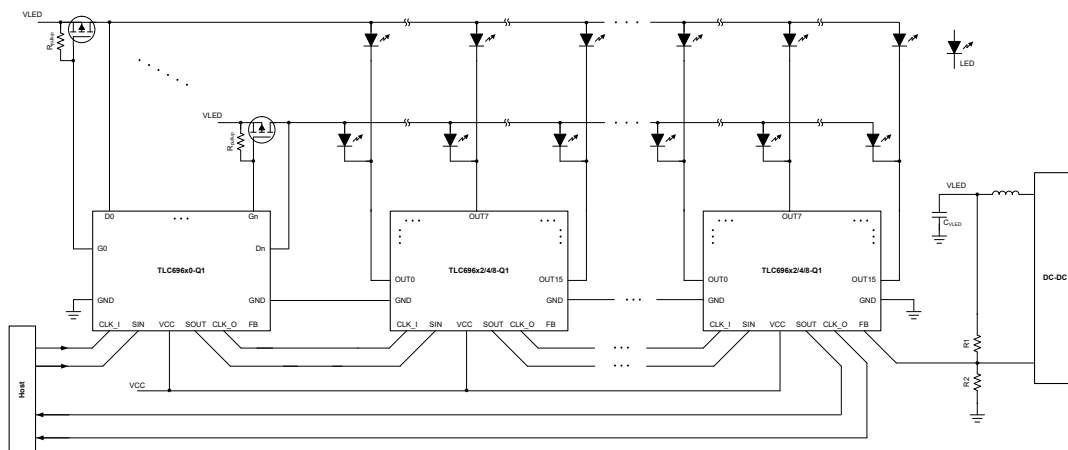
为了优化系统效率，该器件配备了自适应余量电压控制方案，以直接控制直流/直流。为了简化系统布局，只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性，以提高显示质量。

TLC696x0-Q1 有三个错误标志：用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项 (包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O)，可通过寄存器进行编程。

器件信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 (标称值)
TLC696x0-Q1	WQFN (24) 可湿性侧面	4mm x 4mm
	HTSSOP (28)	9.7mm x 4.4mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



简化原理图



内容

1 特性.....	1	5.2 支持资源.....	3
2 应用.....	1	5.3 商标.....	3
3 说明.....	1	5.4 静电放电警告.....	3
4 Revision History.....	2	5.5 术语表.....	3
5 器件和文档支持.....	3	6 机械、封装和可订购信息.....	4
5.1 接收文档更新通知.....	3		

4 Revision History

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

DATE	REVISION	NOTES
June 2023	*	Initial Release

5 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

5.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [订阅更新](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

5.2 支持资源

[TI E2E™ 支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [《使用条款》](#)。

5.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

5.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

5.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

6 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TLC69600QPWPRQ1	ACTIVE	HTSSOP	PWP	28	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69600Q	Samples
TLC69600QRTWRQ1	ACTIVE	WQFN	RTW	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69600Q	Samples
TLC69610QPWPRQ1	ACTIVE	HTSSOP	PWP	28	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69610Q	Samples
TLC69610QRTWRQ1	ACTIVE	WQFN	RTW	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69610Q	Samples
TLC69650QPWPRQ1	ACTIVE	HTSSOP	PWP	28	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69650Q	Samples
TLC69650QRTWRQ1	ACTIVE	WQFN	RTW	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69650Q	Samples
TLC69660QPWPRQ1	ACTIVE	HTSSOP	PWP	28	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69660Q	Samples
TLC69660QRTWRQ1	ACTIVE	WQFN	RTW	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69660Q	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

⁽⁶⁾ Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLC69600-Q1, TLC69610-Q1, TLC69650-Q1, TLC69660-Q1 :

- Catalog : [TLC69600](#), [TLC69610](#), [TLC69650](#), [TLC69660](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

GENERIC PACKAGE VIEW

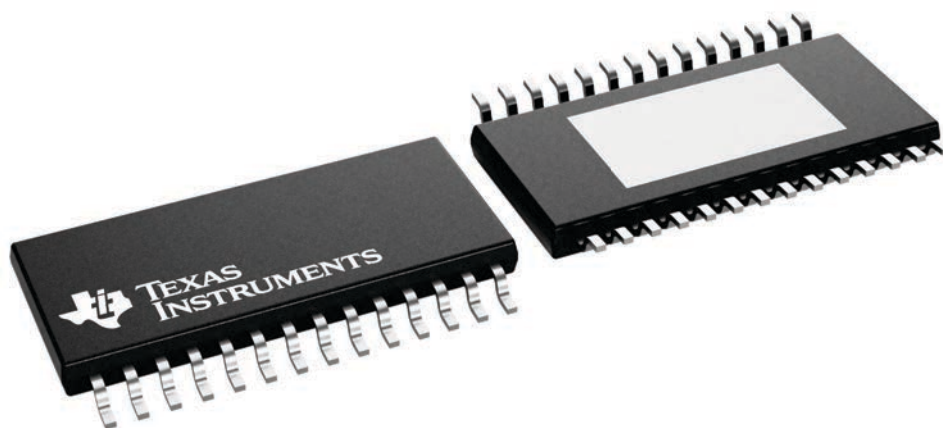
PWP 28

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

4.4 x 9.7, 0.65 mm pitch

SMALL OUTLINE PACKAGE

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4224765/B

GENERIC PACKAGE VIEW

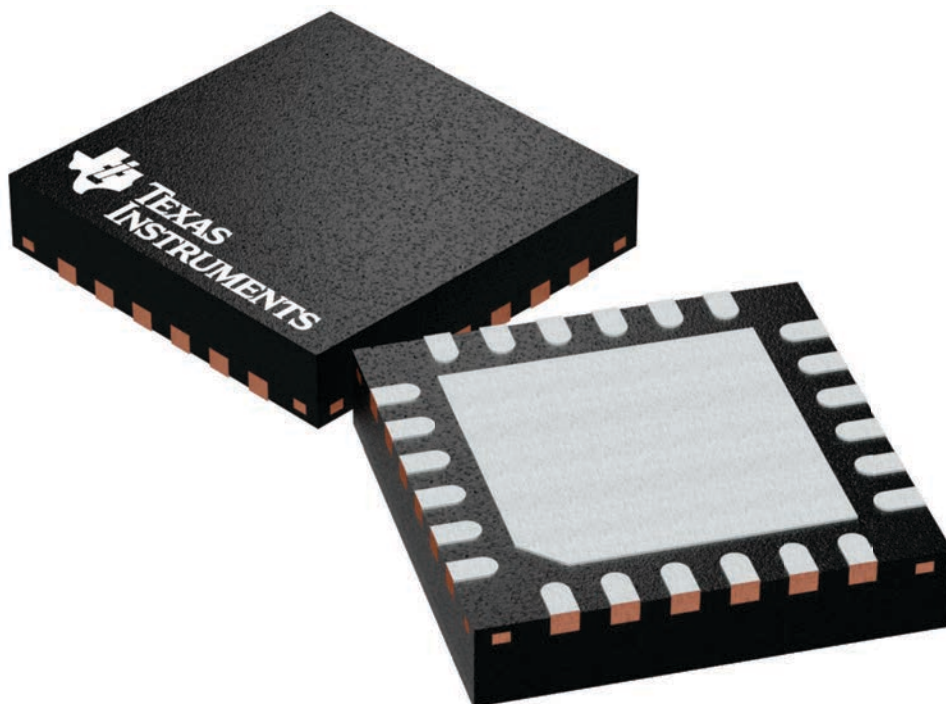
RTW 24

WQFN - 0.8 mm max height

4 x 4, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4224801/A

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司